

Okt 2007 – Dez 2007

1. Quartal

OKT 2007 • Infineon bringt eine neue Mikrokontroller-Familie für die Motorsteuerung von Motorrädern auf den Markt. Mit der XC2700 genannten Familie können Systemhersteller kosteneffiziente elektronische Motorsteuerungen für Zweiräder entwickeln, die die künftig strengeren Abgasnormen in aller Welt erfüllen.

NOV 2007 • Infineon stellt den ersten Radarchip RXN7740 vor. Er arbeitet im Frequenzbereich von 76 bis 77 Gigahertz in Fern- und Mittelbereichsradaren. Diese erfassen Hindernisse und vorausfahrende Fahrzeuge im Bereich von 20 bis 200 Metern unabhängig von den Sichtverhältnissen.

NOV 2007 • Infineon liefert seinen einmilliardensten Hochfrequenz-Transceiver aus: winzige Chips, die die Funkverbindung zwischen Handy und Basisstation herstellen. Seit mehr als 15 Jahren beliefert Infineon die wichtigsten Handy-Hersteller wie Nokia, Samsung, Sony Ericsson und LG mit diesen Bausteinen.

DEZ 2007 • Infineon präsentiert die weltweit kleinste TVS(transient voltage suppression)-Diode der Welt. Sie ist kleiner als ein Zuckerkristall und kann doch Entladungen von bis zu 20.000 Volt sicher ableiten. Sie schützt auf diese Art Geräte wie Mobiltelefone, digitale Foto- und Videokameras sowie MP3-Player.

JAN 2008 – MRZ 2008

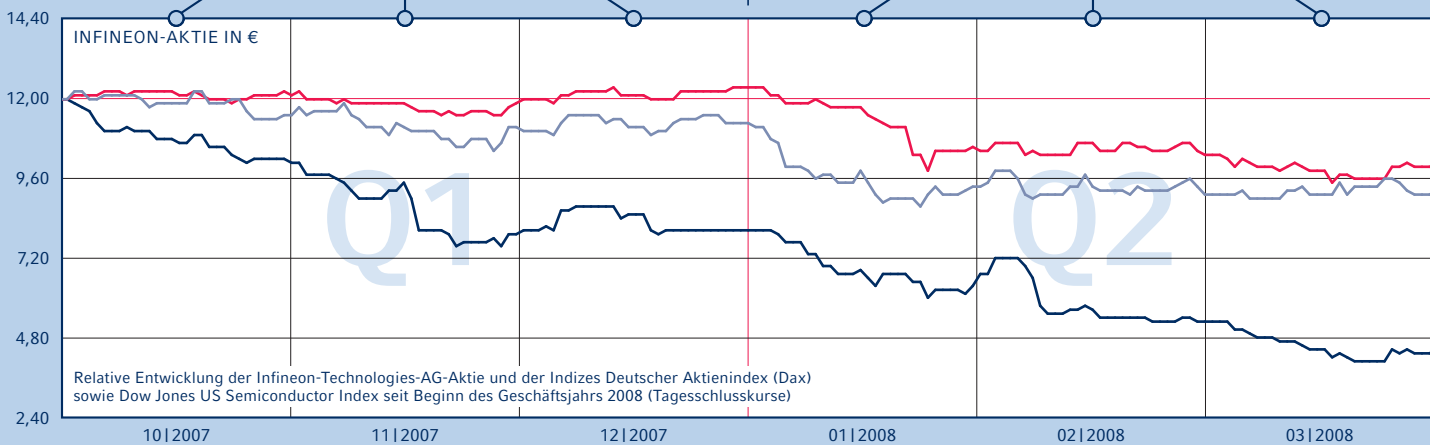
2. Quartal

JAN 2008 • Volkswagen hat sich für einen Mikrokontroller von Infineon entschieden, der speziell für die Kfz-Komfortelektronik entwickelt wurde. Der Chip mit der Leistungsfähigkeit eines 32-Bit-Mikrokontrollers gehört zu Infineons Familie XC2200. Volkswagen setzt den Mikrokontroller ein, um die Kommunikation zwischen den einzelnen Auto-Subsystemen und deren Vernetzung zu verbessern.

JAN 2008 • Infineon hat das weltweit erste CAT-iq- und DECT-konforme Single-Chip-Modem für Basisstationen entwickelt. Der Baustein mit der Bezeichnung COSIC™-Modem integriert Basisbandprozessor, Transceiver und Leistungsverstärker und ermöglicht schnurlose Internet-Telefonie mit hoher Sprachqualität. CAT-iq ist als Nachfolger des DECT-Standards die neue und weltweit standardisierte Technologie für drahtlose Heimnetzwerke mit Breitbandanschlüssen.

FEB 2008 • Infineon ermöglicht mit seiner dritten Single-Chip-Generation modernste Handy-Funktionen wie Kamera, mobiles Internet und Audio-Entertainment für preissensitive Märkte. Basisband, Power Management Unit, RF-Transceiver und FM Radio sind jetzt auf einem einzelnen Chip integriert. Die neuen Chips, X-GOLD™113 und X-GOLD™213, werden in 65-Nanometer-Technologie gefertigt und sind ab 2009 in Volumenproduktion.

MRZ 2008 • LSI übernimmt die Festplattensparte von Infineon, die Chips für Festplattensysteme entwickelt, fertigt und vermarktet. Infineon überträgt LSI sämtliche Geschäftsaktivitäten, einschließlich Kundenbeziehungen und des technischen Know-hows, und lizenziert geistiges Eigentum an LSI.



GRUNDKAPITAL, ANZAHL AKTIEN UND MARKTKAPITALISIERUNG DER INFINEON TECHNOLOGIES AG

Stichtag	30.9.2007	30.9.2008	Entwicklung
Grundkapital in Mio. €	1.499	1.499	—
Ausstehende Aktien in Mio. ¹	750	750	—
Im Jahresdurchschnitt in Mio. ¹	749	750	—
Marktkapitalisierung in Mio. €	9.064	2.939	-68 %
Marktkapitalisierung in Mio. US-\$	12.853	4.245	-67 %

¹ Unverwässert

APR 2008 – JUN 2008

3. Quartal

APR 2008 • Samsung nutzt Infineons HSDPA-Plattform XMM™6080 für seine neuen HEDGE(HSDPA/EDGE)-Mobilfunkgeräte. Sie vereint den HSDPA/EDGE-Basisbandprozessor, die Power Management Unit sowie einen Single-Chip-3.5G-HF-Transceiver und wird durch Infineons Protokoll-Stack für HEDGE-Telefonie ergänzt.

APR 2008 • Infineon übernimmt Primarion. Dadurch verstärkt Infineon seine Präsenz im neuen, schnell wachsenden Markt des digitalen Power-Managements. Primarion gehört zu den führenden Unternehmen bei Chips für digitale Stromversorgung in Computer-, Grafik- und Kommunikationsanwendungen.

MAI 2008 • Infineon startet das Kostensenkungsprogramm IFX10+. Ziel dieses Programms ist es, die Herstellungskosten zu senken und die Organisation schlanker zu machen. Als Ergebnis werden bis zum Ende des Geschäftsjahrs 2009 jährliche Einsparungen in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro erwartet.

MAI 2008 • Infineon stellt seine neue Generation von Leistungsmodulen, MIPAQ (Modules Integrating Power, Application and Quality), vor, die sich durch einen hohen Integrationsgrad und Energieeffizienz auszeichnet. Mit der MIPAQ-Familie ermöglicht Infineon effiziente Umrichter-Designs in Industrieantrieben, wie Kompressoren, Pumpen und Lüftern, sowie in Solar- und Klimaanlage.

JUL 2008 – SEP 2008

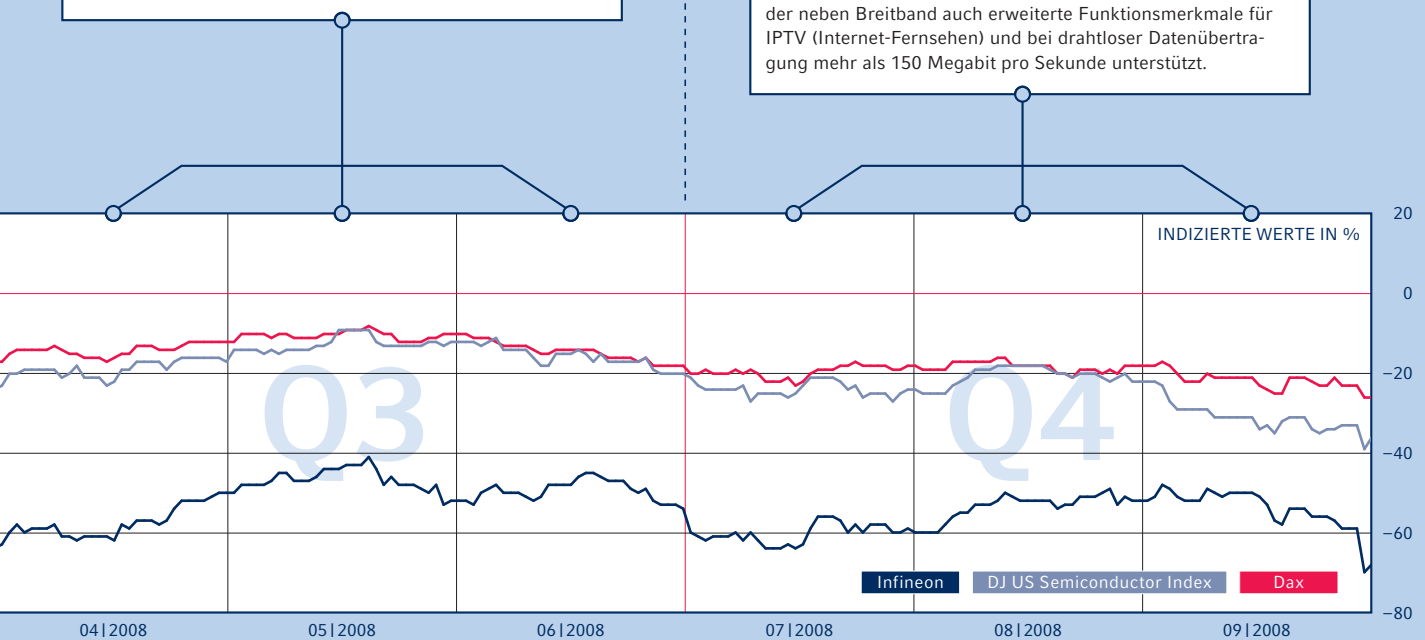
4. Quartal

JUL 2008 • Der fünftgrößte chinesische Automobilhersteller, Chang An, setzt während der Olympischen Spiele etwa 20 Hybridfahrzeuge für Sportler und Besucher als Taxis ein, die auf Infineons Leistungsmodul HybridPACK™1 basieren. Mit dem HybridPACK™1 erreichen „Jiexun“-Hybridfahrzeuge Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h und verbrauchen rund 20 Prozent weniger Kraftstoff als herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

JUL 2008 • Infineon kündigt als Teil des Kostensenkungsprogramms IFX10+ eine schlanke und effiziente Neuorganisation an. Aus den beiden Business Groups „Automotive, Industrial & Multimarket“ und „Communication Solutions“ werden ab dem Geschäftsjahr 2009 fünf Divisions: „Automotive“, „Industrial & Multimarket“, „Chip Card & Security“, „Wireless Solutions“ und „Wireline Communications“.

AUG 2008 • Infineon liefert als einziger Chiphersteller Sicherheitskontroller für die „Shenzhen Tong“-Karte, eines der größten kontaktlos-Chipkarten-Projekte im öffentlichen Nahverkehr weltweit. Insgesamt will der Betreiber in den kommenden drei Jahren mehr als acht Millionen „Shenzhen Tong“-Mikrokontroller-Karten ausgeben.

SEP 2008 • Mit der XWAY™ ARX100-Familie stellt Infineon den industrieweit ersten Single-Chip für ADSL-Gateways vor, der neben Breitband auch erweiterte Funktionsmerkmale für IPTV (Internet-Fernsehen) und bei drahtloser Datenübertragung mehr als 150 Megabit pro Sekunde unterstützt.



RELATIVE ENTWICKLUNG DER INFINEON-AKTIE UND WELTWEITER INDIZES

Entwicklung bis Ende September 2008	Seit Ende September 2006	Seit Ende September 2007
Europa		
Infineon (Xetra)	-58,13 %	-67,62 %
Dax	-2,89 %	-25,83 %
DJ-Stoxx-50	-25,79 %	-31,02 %

Entwicklung bis Ende September 2008	Seit Ende September 2006	Seit Ende September 2007
USA		
Infineon (NYSE)	-52,75 %	-67,46 %
DJ US Semiconductor Index	-25,74 %	-35,78 %
Philadelphia Semiconductor Index (SOX)	-32,51 %	-38,63 %

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09